

令和元年 10 月吉日

各位

株式会社ヒラノテクシード
取締役社長 岡田 薫

『第 10 回 高機能フィルム展』ご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社はこの度、幕張メッセにて開催される「第 10 回 高機能フィルム展」に出展いたします。

今回弊社ブースでは、高機能フィルム分野に関連する薄膜塗工技術として、「2 層 R2 ヘッド」、電池分野向け「R-800DB コーターユニット(ダイヘッドはセラミック製搭載)」の実機展示を行うとともに、令和元年 10 月に竣工いたしました「木津川新工場の模型展示」や、その他にも弊社の多様な技術をご紹介させていただきます。様々な製品製造における生産性並びに性能の向上に、弊社装置をご活用いただき、皆様方にお役立ていただければ幸いです。

ご多忙のこととは存じますが、是非とも弊社ブースにお立ち寄り頂きますよう、よろしくお願い致します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

記

会 期	令和元年 12 月 4 日(水)～12 月 6 日(金)
時 間	10 : 00～18 : 00 (※最終日は 17:00 迄)
会 場	幕張メッセ
展示場	第 7 ホール 小間番号 : 38-3
展示品	R2 ヘッドの実機展示、R-800DB コーターユニット (セラミック製ダイヘッド搭載)の実機展示 木津川新工場の模型展示、その他パネル展示等

※ 弊社グループ会社として、株式会社ヒラノ K&E 及び ヒラノ技研工業株式会社 が同小間にてパネル出展いたします。

※ 本展示会に関するお問合せにつきましては、下記担当者にご連絡ください。

本社工場 機械部 三浦(純) TEL : 0745-57-0685 FAX:0745-57-1075

東京支店 営業課 松村、水無瀬 TEL : 03-5289-8834 FAX:03-3251-7999